

证券代码: 688372

证券简称: 伟测科技

公告编号: 2023-037

上海伟测半导体科技股份有限公司

2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股权登记日: 2023 年 7 月 5 日
- 除权日: 2023 年 7 月 6 日
- 本次上市无限售股份数量: 5,716,807 股
- 上市日期: 2023 年 7 月 6 日
- 是否涉及差异化分红送转: 否

一、 新增无限售流通股上市情况

(一) 权益分派方案简述:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 87,210,700 股为基数, 每股派发现金红利 0.85 元 (含税), 以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股, 共计派发现金红利 74,129,095.00 元 (含税), 转增 26,163,210 股, 本次分配后总股本为 113,373,910 股。

(二) 股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为: 2023 年 7 月 5 日。

本次权益分派的除权日为：2023年7月6日。

(三) 上市数量

本次上市无限售股份数量为：5,716,807股

(四) 上市时间

本次上市流通日期为：2023年7月6日

二、 有关咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-58958216

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023年7月6日